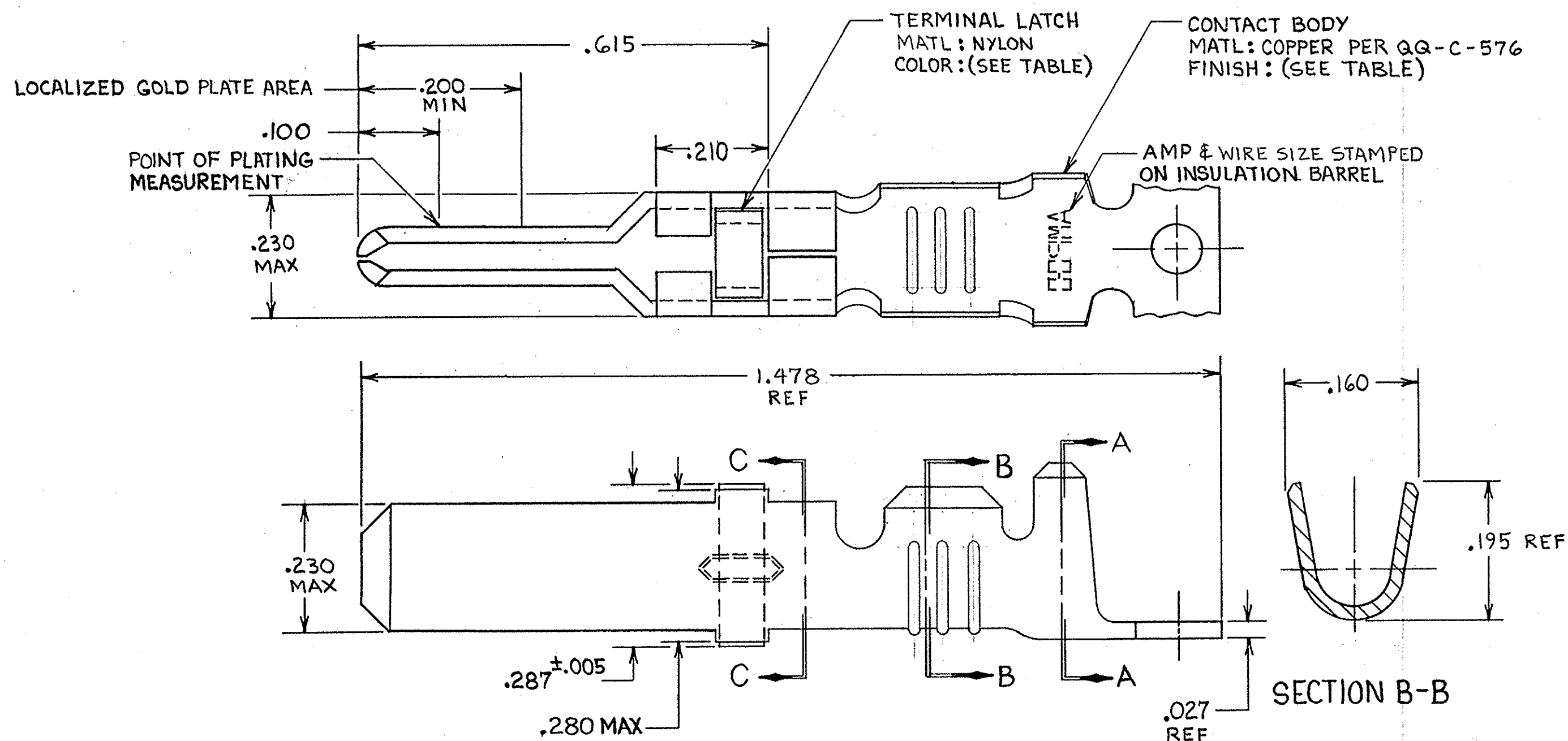


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

REVISIONS					DATE	APPROVED
P	F	ZONE	LTR	DESCRIPTION		
		Z1		REVISED PER ECO-11-005294	06APR11	HMR



1. REELED FOR USE WITH STANDARD APPLICATORS.
2. REELED FOR USE WITH HEAVY DUTY MINI-APPLICATORS.
3. PLATED WITH .000100 MIN SILVER PER QQ-S-365.
4. PLATED WITH .000015 MIN GOLD PER MIL-G-45204 IN THE LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH ON THE REMAINDER, OVER .000030 MIN NICKEL PER QQ-N-290.
5. PLATED WITH .000030 MIN GOLD PER MIL-G-45204 IN THE LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH ON THE REMAINDER, OVER .000030 MIN NICKEL PER QQ-N-290.
6. PLATED WITH .000050 MIN 93-7% TIN-LEAD ALLOY OVER .000030 MIN NICKEL PER QQ-N-290.
7. WIRE RANGE = 12-16 AWG.
8. INSULATION RANGE = .140-.165 DIA.
9. PLATED TIN (NO LEAD) .000050 MIN THK PER ASTM-B-545 OVER NICKEL .000030 MIN THK PER QQ-N-290

BLACK	9	66261-5	1-66255-2/2
BLACK	9	66261-5	1-66255-1
NATURAL	NONE	2	1-66255-0
NATURAL	NONE	2	66255-9
NATURAL	3	66261-4	66255-8
NATURAL	3	66261-4	66255-7
BLACK	5	66261-2	66255-6
BLACK	6	66261-1	66255-5
BLACK	4	66261-1	66255-4
BLACK	4	66261-1	66255-3
BLACK	5	66261-2	66255-2
BLACK	6	66261-1	66255-1
TERMINAL LATCH COLOR	FINISH	L.P. ASSY P/N REF	STRIP ASSY P/N

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. TOLERANCES ON: DECIMALS ±.010 ANGLES ±.010	CONTRACT NO	STE TE Connectivity	
MATERIAL SEE CALLOUT	DR <i>Rick Rohrbach</i> 9-27-85 CHK <i>Larry L. Lawrence</i> 10-1-85 APPD <i>B. J. Bolash</i> 10-1-85 APPD <i>Alvin E. Smith</i> 10-3-85		
FINISH SEE DASH NO	DSGN APPD OTHER APPD	NAME MALE TYPE XII CONTACT STRIP ASSEMBLY	
	SIZE C FSCM NO 00779 DRAWING NO 66255		
	SCALE NTS SHEET 1		

CUSTOMER DRAWING

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9